認証書付属書(同板厚)

表1 認証試験板厚の溶接条件データ (最小及び最大ルート間隔の場合)

THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O								
板厚	最小、最大	溶接電流範囲	溶接電圧範囲	溶接速度範囲	パス数			
(mm)	ルート間隔 (mm)	(A)	(V)	(c p m)	ハク剱			
1 6	4~10テーパ	170~200	19~21	4.7~5.7	2			
	1 0	170~210	19~22	2.5~4.3				
3 2	4~10テーパ	150~210	18~21	4.0~6.2	4			
	1 0	150~210	18~21	2.4~4.0				

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲

板厚	最小、6mm、最大	溶接電流範囲	溶接電圧範囲	溶接速度範囲	パス数
(mm)	ルート間隔 (mm)	(A)	(V)	(c p m)	ハク剱
1 6	4	130~220	16~23	3.1~7.0	2
	6	130~220	16~23	3.0~6.8	
	1 0	130~220	16~23	2.9~5.0	
1 9	4	130~220	16~23	2.3~7.0	2
	6	130~220	16~23	2.3~6.8	
	1 0	130~220	16~23	2.1~5.0	
2 2	4	130~220	16~23	2.3~7.0	2
	6	130~220	16~23	2.3~6.8	
	1 0	130~220	16~23	2.1~5.0	
2 5	4	130~220	16~23	2.3~7.0	2
	6	130~220	16~23	2.3~6.8	
	1 0	130~220	16~23	2.1~5.0	
2 8	4	130~220	16~23	2.3~7.0	3
	6	130~220	16~23	2.3~6.8	
	1 0	130~220	16~23	2.1~5.0	
3 2	4	130~220	16~23	2.3~7.0	4
	6	130~220	16~23	2.3~6.8	
	1 0	130~220	16~23	2.1~5.0	
3 6	4	130~220	16~23	2.3~7.0	4
	6	130~220	16~23	2.3~6.8	
	1 0	130~220	16~23	2.1~5.0	

パス数は、表2に記載の10%増までのパス数を認める(小数点以下は切り上げ)。

[※]この溶接施工条件範囲は、認証書に記載された溶接条件 (80kJ/cm以下、パス間温度 250℃以下) で使用しなければならない。

[※]鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降